

## 京セラ サマーインターンシップ募集要項

京セラでは、自身の将来のキャリアについて考えたい、仕事の適性を知るため就業体験してみたい、という学生の皆様のご要望にお応えして技術系職種の内職インターンシップを実施致します。このインターンシップを通じて、私たち京セラのモノづくりに対する熱い情熱と最先端技術を体感していただけることを願っています。

### 募集要項

応募資格	大学3年生または修士1年生(技術系専攻の方)
募集職種	技術部門 詳細は「募集職種リスト」をご覧ください。
実習地	神奈川／長野／大阪／京都／滋賀／鹿児島 ほか 詳細は「募集職種リスト」をご覧ください。
時期	8月中旬～9月中旬(実習日数: 5日間コース または 10日間コース ) 実習テーマにより、開始日・期間は異なります。詳細は「募集職種リスト」でご確認下さい。
実習時間	9:30～17:30 または 8:45～16:45 うち休憩1時間 (時間帯は実習地ごとに異なります。)
待遇	交通費 : 自宅または宿泊施設から職場までの通勤実費を支給致します。 食事代 : 1,000円/日(出勤日のみ)を支給致します。 宿泊施設 : 自宅からの通勤が困難な方には、宿泊施設を提供致します(宿泊施設までの旅費支給あり)。 ※横浜事業所にて実習される場合は、自宅から通勤可能な方のみ対象とさせていただきます。
留意事項	実習いただく際は、所定のインターンシップ賠償保険に、弊社にて加入いたします。 また、インターンシップ応募にあたりご提出いただいた書類は返却致しません。 悪しからずご了承願います。

### 応募・選考方法

応募・選考	同封の応募用紙(2枚組)にご記入のうえ郵送下さい。書類選考の上、面接を実施致します。 ※選考結果は合否に関わらず全員にご連絡致します。 ※応募用紙が不足する場合は、コピーをしていただきご使用ください。
書類送付先	〒612-8501 京都市伏見区竹田鳥羽殿町6番地 京セラ株式会社 人事企画部 人材開発課 サマーインターンシップ係

### 応募締切

6月25日(木)消印有効

### お問い合わせ

京セラ株式会社 人事企画部 人材開発課 サマーインターンシップ担当:生駒  
直通TEL : 075-604-3510  
E-MAIL : mayumi.ikoma.cy@kyocera.jp

# 京セラ サマーインターンシップ

将来のキャリアや、仕事の適性について考えたい。  
 そんな皆さんに、京セラインターンシップのお知らせです。  
 私たち京セラの、モノづくりに対する熱い思いを体感してください！

募集職種	技術部門(開発/設計評価/製造など)
実習地	神奈川/長野/大阪/京都/滋賀/鹿児島
期間・ 実習時間	8月中旬～9月中旬(実習日数:5日間コース または 10日間コース) 9:30～17:30または8:45～16:45 ※職種や実習地により開始日・期間・実習時間は異なります。
対象	大学3年生または修士1年生の方(技術系専攻の方)
待遇	交通費: 自宅または宿泊施設から職場までの通勤実費を支給。 食事代: 1,000円/日(出勤日のみ)を支給。 宿泊施設: 自宅からの通勤が困難な方には、宿泊施設を提供いたします(自宅から宿泊施設までの旅費支給あり)。

▶▶ インターンシップの詳細は弊社HPでご確認いただけます。

URL : [www.kyocera.co.jp/recruit/intern/](http://www.kyocera.co.jp/recruit/intern/)

**【応募方法】** 弊社指定の「サマーインターンシップ応募用紙」にて下記送付先まで郵送して下さい。

※6月25日(木)締切 <当日消印有効>

**【送付先】** 京セラ株式会社 人事企画部人材開発課 サマーインターンシップ係  
 〒612-8501 京都市伏見区竹田鳥羽殿町6  
**(お問い合わせ)** 直通TEL:075-604-3510 / E-Mail: [saiyou@kyocera.jp](mailto:saiyou@kyocera.jp)

京セラ株式会社

下記の職種にてインターンシップ実習へ参加ご希望の方を募集致します。  
 実習地・応募資格をよくお確かめの上、所定の「応募用紙」にてご応募下さい。  
 書類選考の上、結果につきましては全員にご連絡致します。

【技術部門】

応募No	募集職種	実習地	期間	日数	寮	インターンシップ内容 (予定)	応募要件 (望ましい知識や資格など)	希望専攻	学年	
									大学 3年	修士 1年
A-1	自動車部品 (評価・解析)	国分工場 (鹿児島)	8月25日(火) ～9月7日(月)	10日間	有	自動車用電子制御装置(ECU) のデータ収集および熱/応力解析	自動車部品に興味のある方歓迎	電気電子系、 機械系、物理系	-	○
A-2	セラミック (評価・解析)	八日市工場 (滋賀)	8月25日(火) ～8月31日(月)	5日間	有	原料粉体(汎用/高純度アルミナ) の圧縮特性に関する実習	特になし。	機械系、化学系	-	○
A-3	宝飾品 (評価・解析)	伏見事業所 (京都)	9月1日(火) ～9月7日(月)	5日間	有	貴金属開発に関する実習および データ解析	特になし。	化学材料系	-	○
A-4	セラミック日用品 (評価・解析)	川内工場 (鹿児島)	8月19日(水) ～8月31日(月)	10日間	有	セラミックキッチングスの新商品評価 実習	セラミックに興味のある方歓迎	特になし	-	○
A-5	切削工具 (評価・解析)	川内工場 (鹿児島)	8月19日(水) ～8月31日(月)	10日間	有	切削工具における材料特性と切 削性能の関連性に関する実習	機械加工、金属加工、セラミック、粉末 冶金、薄膜技術等に興味のある方 歓迎	特になし	-	○
A-6	切削工具 (評価・解析)	川内工場 (鹿児島)	8月19日(水) ～8月31日(月)	10日間	有	切削条件と加工面性状の関連性 に関する実習	機械加工、金属加工、セラミック、粉末 冶金、薄膜技術等に興味のある方 歓迎	特になし	-	○
A-7	切削工具 (製造技術)	川内工場 (鹿児島)	8月19日(水) ～8月31日(月)	10日間	有	切削工具の材料生産工程/研 削加工工程における生産性改善	特になし。	機械系	-	○
A-8	切削工具 (評価・解析)	八日市工場 (滋賀)	8月25日(火) ～8月31日(月)	5日間	有	切削工具の性能評価	機械加工、自動車、設計、シミュレー ション等に興味のある方歓迎	機械系	-	○
A-9	電子部品 (評価・解析)	国分工場 (鹿児島)	8月25日(火) ～9月7日(月)	10日間	有	積層セラミックコンデンサの性能評価	特になし。	特になし	○	○
A-10	薄膜部品 (製造技術)	鞆工場 (鹿児島)	8月19日(水) ～8月31日(月)	10日間	有	サーマルプリントヘッド製造パツキング 薄膜成膜工程における安定性、 均一性の向上策検討	真空装置/薄膜成膜に関する知 見、統計数理の基礎知識がある方 歓迎	物理系、情報 系、電気電子 系、機械系	-	○
A-11	薄膜部品 (製造技術)	岡谷工場 (長野)	8月25日(火) ～9月7日(月)	10日間	有	サーマルプリントヘッド製造工程にお ける保護樹脂印刷での樹脂開発、 量産実力向上の検討	特になし。	機械系、電気 電子系	-	○
A-12	半導体部品 (評価・解析)	川内工場 (鹿児島)	8月19日(水) ～8月31日(月)	10日間	有	新材料の製品試作および評価	化学に関する基礎知識がある方歓迎	化学材料系	-	○
A-13	半導体部品 (製造技術)	川内工場 (鹿児島)	8月19日(水) ～8月31日(月)	10日間	有	セラミックパッケージの製法・製造技術 に関する実習	電気電子系、化学系	特になし	-	○
A-14	半導体部品 (製造技術)	川内工場 (鹿児島)	8月19日(水) ～8月31日(月)	10日間	有	セラミックパッケージの寸法精度改善	パソコンの基礎知識、データ解析手法 等の知識がある方歓迎	機械系	○	○
A-15	半導体部品 (製品設計)	清生工場 (滋賀)	8月25日(火) ～8月31日(月)	5日間	有	3D CADを利用した光通信、無 線通信用パッケージの製品設計	パソコンの基礎知識(CAD使用のた め)がある方歓迎	機械系	-	○
A-16	半導体部品 (シミュレーション)	清生工場 (滋賀)	8月25日(火) ～8月31日(月)	5日間	有	HFSSシミュレーターを使用した高周 波シミュレーション技術の習得	パソコンの基礎知識(シミュレーター使用 のため)がある方歓迎	電気電子系	-	○
A-17	半導体部品 (評価・解析)	国分工場 (鹿児島)	8月19日(水) ～8月24日(月)	5日間	有	光通信部品製造工程でのデータ 収集・解析	材料工学、化学の基礎知識がある 方歓迎	化学材料系	-	○
A-18	半導体部品 (製造技術)	国分工場 (鹿児島)	8月25日(火) ～8月31日(月)	5日間	有	高機能多層セラミック配線基板への めっき技術に関する実習	電気化学/めっきの基礎知識がある 方歓迎	化学系	-	○
A-19	半導体部品 (評価・解析)	国分工場 (鹿児島)	8月25日(火) ～8月31日(月)	5日間	有	放電機用多層セラミック配線基板 の特性評価	高電圧/放電/プラズマなどに關 する基礎知識がある方歓迎	電気系	-	○
A-20	生産技術 (評価・解析)	玉造事業所 (大阪)	8月19日(水) ～8月24日(月)	5日間	有	モータ駆動ステーションの動作挙動解析	機械に興味のある方、Excel(主に グラフ化)の基礎知識がある方歓迎	機械系	-	○
A-21	通信機器 (評価・解析)	横浜事業所 (神奈川県)	8月25日(火) ～9月7日(月)	10日間	-	PHS端末の分解図作成、機構信 頼性/ユザフレンリ評価、部品測 定(キス、ハイクージ等使用)	携帯電話、デザインなどに興味があ り、積極的に人前で自分の考えを 話せる方歓迎	機械系	-	○
A-22	通信機器 (評価・解析)	横浜事業所 (神奈川県)	8月25日(火) ～8月31日(月)	5日間	-	フィルタなどの高周波受動部品の 測定と考察	高周波の知識(ミスチート、ネットワ ークアナライザなど)がある方歓迎	電気電子系	-	○
A-23	通信機器 (評価・解析)	横浜事業所 (神奈川県)	8月19日(水) ～8月24日(月)	5日間	-	新規検討デバイスの評価環境の 構築および評価データ収集	C言語プログラミングの知識がある方 歓迎	電気電子系、 情報通信系	-	○
A-24	通信機器 (評価・解析)	横浜事業所 (神奈川県)	9月1日(火) ～9月7日(月)	5日間	-	音響測定、カラ・液晶の評価解析	電気電子工学の基礎知識がある方 歓迎	電気電子系	-	○
A-25	通信機器 (開発・評価)	横浜事業所 (神奈川県)	9月1日(火) ～9月7日(月)	5日間	-	携帯電話の簡単なアプリケーションの 作成・評価など、開発プロセスの一 部を体験	情報処理技術者(同等の知識可)、 プログラミングの言語知識(C言語等) や経験(趣味も可)がある方歓迎	情報通信系	-	○
A-26	通信機器(研究所) (シミュレーション・評価)	横浜事業所 (神奈川県)	8月19日(水) ～8月31日(月)	10日間	-	無線アクセスシステムにおける通信方 式のシミュレーション技術を用いた性 能評価	C言語プログラミングの知識を有し、無 線通信関連技術に興味がある方歓迎	情報通信系、 理論物理系	-	○

※横浜事業所での実習をご希望の方は、自宅通勤可能な方のみ対象となります。

※募集は各職種1名ないしは2名です。

## 2009年 サマーインターンシップ応募用紙

年 月 日記入

<p style="text-align: center;"><b>写真貼付</b></p> <p style="font-size: small;">縦4cm×横3cm 写真裏面に氏名記入</p>	フリガナ			生年月日		
	氏名			19 年 月 日生		
	学校名	大学	学部	学科		
		大学院	研究科	専攻	年	
	E-Mail (Eメール)					
現住所	〒 - -					
	電話 (自宅)	-	-			
	電話 (携帯)	-	-			
帰省先	〒 - -					
	電話番号	-	-			
保有資格			語学			
			TOEIC	点、	TOEFL	点
			その他			
		クラブ活動				
所属ゼミ (研究室)			指導教官			
<p>ゼミ (研究室) での研究内容 (専門分野)</p>						

第1希望	応募No.		応募職種名		実習地	
第2希望	応募No.		応募職種名		実習地	

京セラのインターンシップへ参加する理由

応募職種を選択理由と裏づけとなる保有知識や技術

( 2 / 2 枚目)

【記入上の注意】

- ・ 字数制限はありません。自由にお書き下さい。枠をオーバーする場合や補足資料のある場合は別紙にて同封下さい。
- ・ ペンまたはボールペンにて記入して下さい。(鉛筆書き不可)
- ・ 応募用紙は全2枚です。